

证券代码：603052

证券简称：可川科技

苏州可川电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年9月2日
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长、首席执行官：朱春华 独立董事：杨瑞龙 独立董事：肖建 独立董事：刘建峰 董事会秘书、财务总监：周博
投资者关系活动主要内容介绍	问题交流： Q1：公司上半年营收增长，净利润下滑的主要原因是什么？ A：公司2024年上半年实现营业收入33,694.68万元，同比增长10.78%，实现归属于上市公司股东的净利润3,593.61万元，同比下降13.65%。 主要系公司实施战略布局，在保持功能性器件板块稳定发展的基础上，开展新项目[分别是全资子公司可川新材料技术（青岛）有限公司研发、全资子公司可川新材料技术（淮安）有限公司配套生产的锂电池新型复合材料项目，及控股子公司英特磊半导体技术（上海）股份有限公司和全资子公司可川光子技术（苏州）有限公司布局的激光气体传感器及

光模块项目], 由于新项目前期人员成本及研发费用较高, 报告期内公司管理及研发费用较上年同期大幅增加。报告期内, 功能性器件板块收入、净利润均较上年同期有所增长, 因上述项目前期费用所致, 合并报告归母净利润有所下降。

Q2: 关于复合集流体/复合铝箔项目, 当前的项目进度如何?

A: 关于复合铝箔项目, 公司在青岛和淮安分别设立了全资子公司, 其中青岛子公司负责前期研发和验证工作, 淮安子公司负责建设生产基地, 进行产能储备。公司淮安生产基地注册资本一亿元整, 一期规划 8000 万-1 亿平方米复合铝箔产能, 未来将按照实际验证情况和市场需求分步推进, 预计在 2026 年前后完成产能投放。感谢您的关注, 谢谢!

Q3: 公司在光芯片、激光传感器和光模块方向的布局情况如何?

A: 公司先后成立了英特磊半导体技术(上海)股份有限公司和可川光子技术(苏州)有限公司两家子公司, 其中英特磊主要负责研发和销售工作, 可川光子主要负责建设自有产能。目前激光气体传感器相关产品已开始小批量出货, 自建产能有望在 2024 年底开始逐步投产。

Q4: 请问公司的产品能应用在 AIPC 里吗?

A: 公司功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域, 行业下游客户主要为消费电子、新能源及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业, 产品应用领域较为广泛。目前, 公司已经成为消费电子电池、新能源电池和笔记本电脑生产制造商中龙头企业的核心供应商。公司会持续关注下游产业的最新趋势, 积极把握客户的需求升级, 进一步提升公司结构类功能性器件的研发和生产。

Q5: 公司上半年的研发投入有多少, 主要投入了哪个方向的研究?

A: 2024 年上半年公司研发费用投入 2,137.25 万元, 同比增

长 43.32%。主要系为新增锂电池新型复合材料项目及光通信模块/激光传感器项目推进新招募研发人员，增加研发投入。

Q6: 请问公司的长期客户都有哪些?

A: 公司拥有优质稳定的客户资源，直接客户包括 ATL、LG 化学、三星视界、联宝电子、春秋电子、宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航、力神电池、蓝思科技、豪威科技、思特威、视涯科技等消费电子和新能源产业链中知名制造服务商、组件生产商。

Q7: 公司对于传统业务（功能性器件产品）有何战略规划?

A: 对于传统主营业务，一方面公司着力开发更高附加值的产品，例如芯片保护膜产品就是公司在传统业务中开发出的新的应用方向。目前公司芯片保护膜产品主要应用于 CMOS 图像传感器芯片及硅基 OLED 芯片的制程中，下游终端产品包括 MR、AR/VR 智能眼镜设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等，产品应用场景广阔。另一方面，公司也在延伸上游材料端的产业布局，进一步强化降本增效的能力。

Q8: 公司有没有新的产品运用在智能眼镜的产品中呢?

A: 公司以 CMOS 芯片保护膜产品为支点，大力拓展半导体领域客户群，成功通过多家客户的产品测试验证并逐步实现量产，初步形成了以 CMOS 保护膜、硅基 OLED 保护膜为代表的半导体功能性器件产品矩阵。目前公司产品主要应用于 CMOS 图像传感器芯片及硅基 OLED 芯片的制程中，下游终端产品包括 MR、AR/VR 智能眼镜设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等，公司产品应用场景广阔。未来，公司将继续发掘相关客户的需求，进一步扩充半导体功能性器件产品品类，力争实现新的突破。

Q9: 公司的功能性器件主要应用于哪些领域，在终端产品有什么功能和作用?

A: 公司的功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领

	<p>域，行业下游客户主要为消费电子、新能源及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业。其主要在终端产品有限空间内实现防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等特定功能，能够替代螺丝等传统机械零件使终端产品更加轻薄化、多功能化。功能性器件是保证下游终端产品能够正常运作的重要辅助性器件，其性能和品质的好坏直接影响着终端产品的质量、可靠性、性能以及使用寿命等。</p> <p>Q10：公司功能性元器件生产基地建设有什么新进展？</p> <p>A：为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边地区的产业资源优势，功能性元器件生产基地建设项目实施地点已变更至昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧国有建设用地。目前已完成项目土建的初步设计、施工图设计，正在土建施工中。公司将积极跟进项目进度，确保相关工作有序推进。</p> <p>Q11：公司在市场开拓上有什么计划？</p> <p>A：公司将在继续巩固、优化与现有优质客户的合作关系，巩固公司的供应商地位的同时，一方面深度挖掘现有客户的其他产品合作机会，拓宽公司产品条线；另一方面凭借优秀的行业口碑，积极开发半导体、半固态电池/固态电池领域的客户，扩大公司业务规模。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月27日